

NOVASTACK® 35-P

Part No. PLUG:20708-0**E-## RECEPTACLE:20709-0**E-##

Instruction Manual

2	S17640	August 25, 2017	M.Hirotsani	Y.Baba	T.Hirakawa
1	S17111	February 16, 2017	Y.Ota	Y.Baba	T.Hirakawa
0	S15395	August 28, 2015	T.Hirakawa	T.Tagawa	E.Kawabe
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

弊社製コネクタ NOVASTACK 35-P を安全に御使用頂くことを目的とし、コネクタの挿入・抜去の手順及び注意点を記述致します。

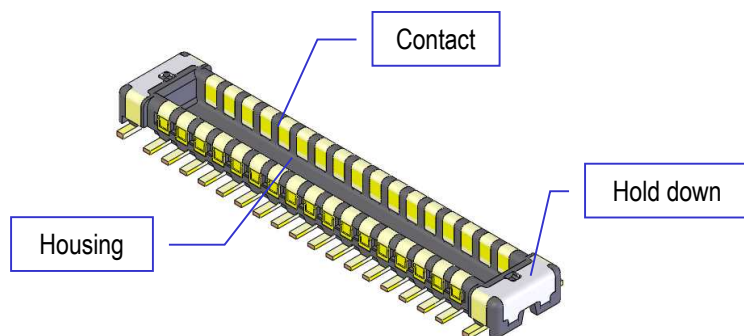
This manual provides the insertion & withdrawal methods and cautions to handle NOVASTACK 35-P connector properly.

1.対象コネクタ名称・型番・部品名 / Connector Name, Part number, Part name

1-1.Plug connector

名称 / Product Name : NOVASTACK 35-P Plug ASS'y

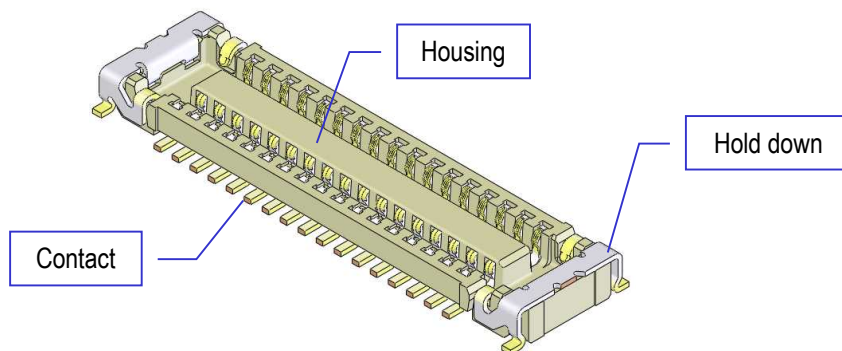
型番 / Part No. : 20708-0**E-##



1-2.Receptacle connector

名称 / Product Name : NOVASTACK 35-P Receptacle ASS'y

型番 / Part No. : 20709-0**E-##



“**”には各芯数番号が入ります。

“**” part shows the number of the connector position.

“##”は HIGH CONDUCTIVITY (01) または NORMAL CONDUCTIVITY (空欄)を表します。

“##” shows HIGH CONDUCTIVITY (01) or NORMAL CONDUCTIVITY (blank).

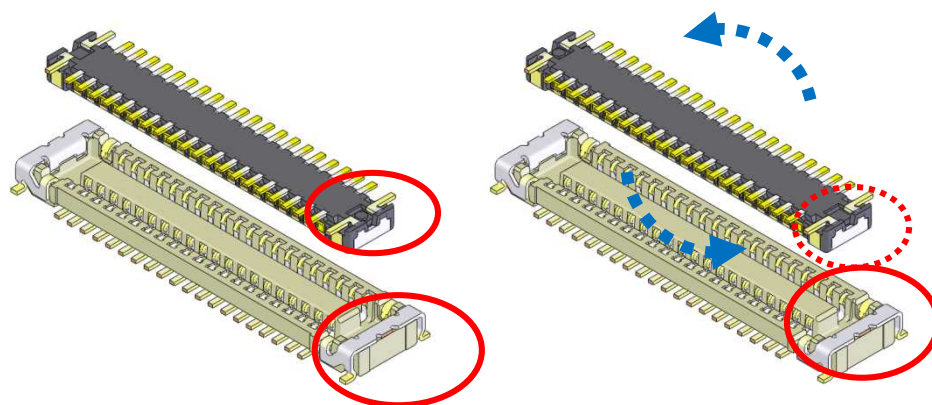
1-3.コネクタの方向性に関して/ Connectors Mating Direction

長手方向外郭形状は非対称ですが、Plug ass'y 及び Receptacle ass'y 共に方向性はなく、どちらの方向に嵌合しても性能への影響はありません。

The ends of the connectors are not identical but the plug and the receptacle can be mated in both ways.

The performance of the connector will not be affected by the mating direction of the connectors.

(Red line circle: end with dent Red dotted circle: end without dent)



2.実装に関して/ Mounting

2-1 弊社推奨パターン寸法は弊社製品図面をご参照ください。

The recommended pattern dimensions are shown in the product drawing.

2-2 弊社推奨メタルマスク厚さ・開口率

The recommended metal mask thickness and opening area ratio

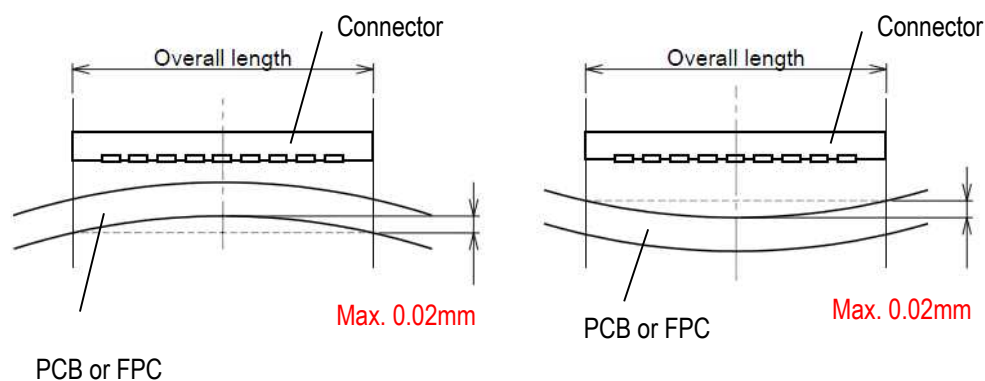
図面 20708 (plug) と 20709 (receptacle) を参照ください。

Refer to the drawing 20708 (plug) and 20709 (receptacle).

2-3. 基板・FPC の反り / Warp of PCB or FPC

コネクタの全長に対して、基板・FPC の反りを 0.02mm 以下にして下さい。

Please keep the warp of PCB or FPC on 0.02 mm or less for the overall length of the connector.

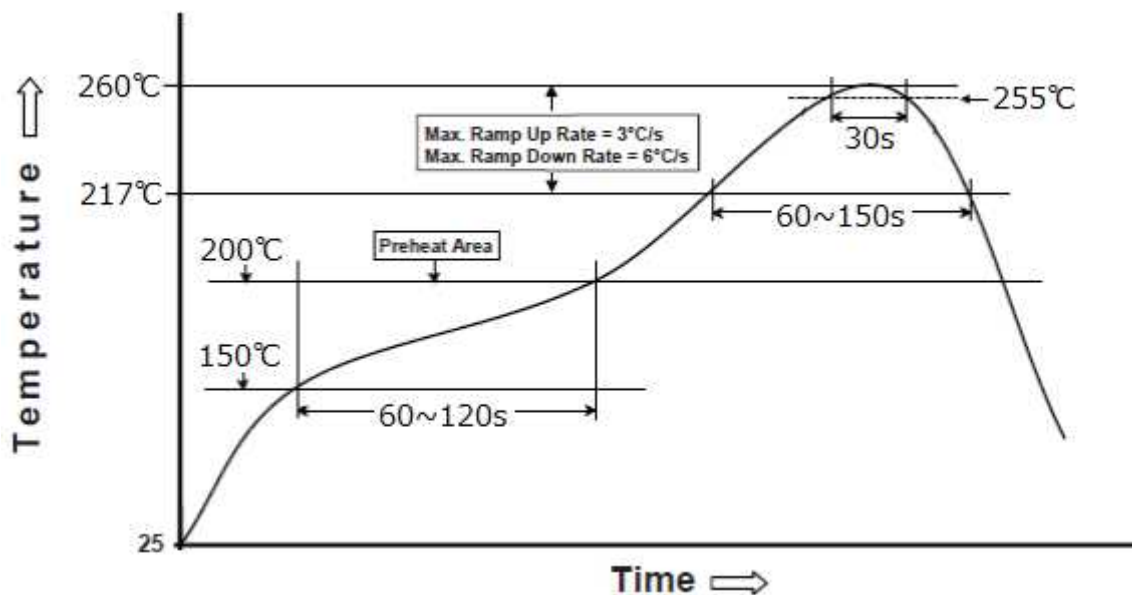


2-4 炉-温度° 0ファイルは下記° 0ファイルを推奨いたします。

Recommended reflow temperature profile

(温度はコネクタ端子部付近のプリント基板表面温度)

(Temperature: the top surface temperature of the printed circuit board near the connector terminal.)



推奨炉-温度° 0ファイル / Recommended Reflow Temperature Profile

2-5 手付けはんだ / Hand Soldering

手付けはんだの際はコネクタ内部へのフラックス上がり及び飛散の要因となりますので、フラックス塗布は行わないでください。また、端子変形及び Housing 溶けの恐れがありますので、下図のようにはんだごてはフットパターン部に当て、直接端子への負荷は避けてください。

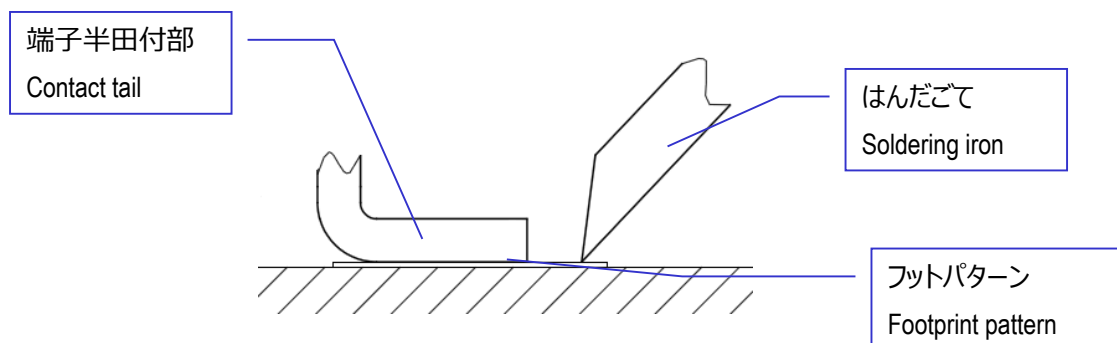
なお、はんだごて先温度は 350°C / 3 秒 以下の設定でご使用ください。

Do not apply flux when soldering by hands. The flux might rise inside the connector or it may scatter.

The tip of the soldering iron must not touch the connector while soldering.

A tip of the soldering iron shall touch the footprint pattern to prevent the connector from melting or deforming.

Soldering iron tip temperature must be at 350°C / 3 second when soldering.

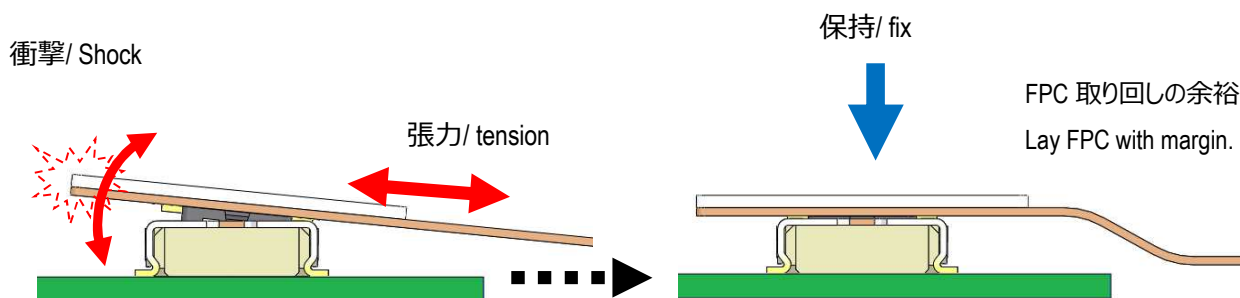


3. 取扱い上の注意/ Cautions for Handling the Component

3-1. 基板-FPC での使用の場合/ Using for board to FPC connection.

①FPC の取り回しによる張力や落下等の衝撃によるコネクタへの負荷対して
取り回しに余裕を持たせていただくことに加え、嵌合方向へ押さえつけによる保持を実施願います。

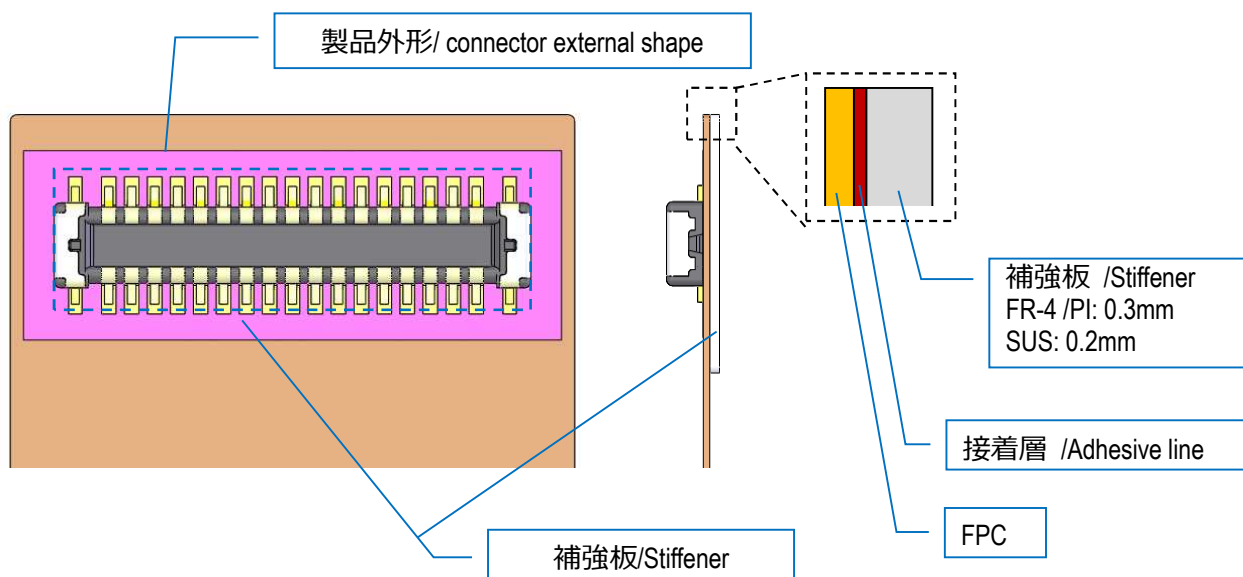
①FPC shall not be tensed to withstand in case of a shock or a tension is applied.
The FPC shall be fixed toward the mating direction for the maintenance.



②挿抜する際の FPC 側コネクタへの負荷による破損を防止するため、FPC の裏面に補強板を取り付けた状態で
使用してください。

補強板のサイズに関しては製品外形(パターン含む)より大きく、厚さは FPC+補強板で 0.3 mm 以上を推奨します。

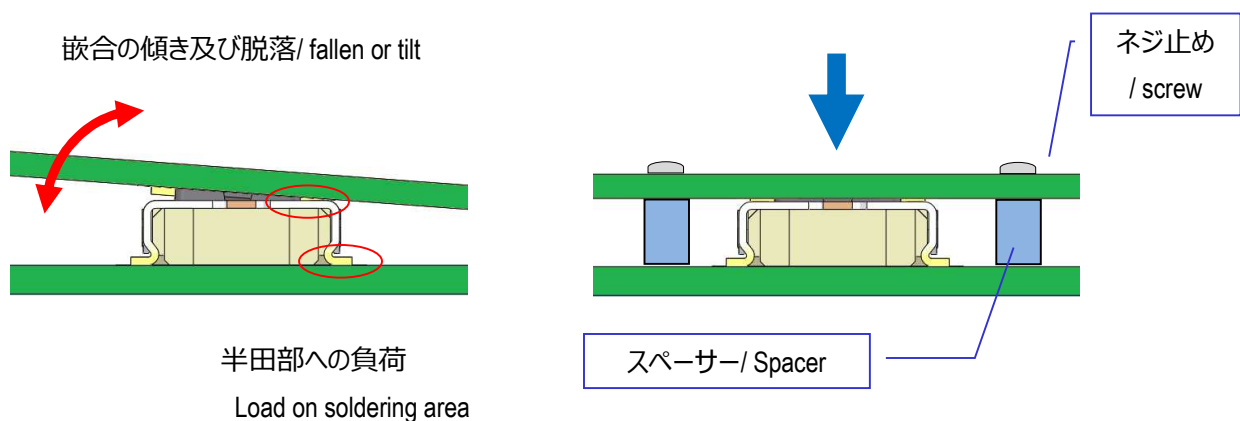
②FPC shall be used with the stiffener to prevent the connector on the FPC side from the breakage during insertion and extraction.
Recommended stiffener size: Larger than the connector external shape including footprint pattern.
Recommended thickness of the FPC and a stiffener: Thicker than 0.3mm or more.



3-2. 基板-基板での使用の場合/ Using for board to board connection.

①使用される嵌合基板のサイズ・形状によってはコネクタ及びコネクタ半田部への直接負荷による破損もしくは、振動・衝撃等による嵌合の傾き及び脱落が発生する可能性があります。
コネクタ破壊及び嵌合傾き、脱落を防止するために、スペーサー等を使用した基板間固定を推奨します。

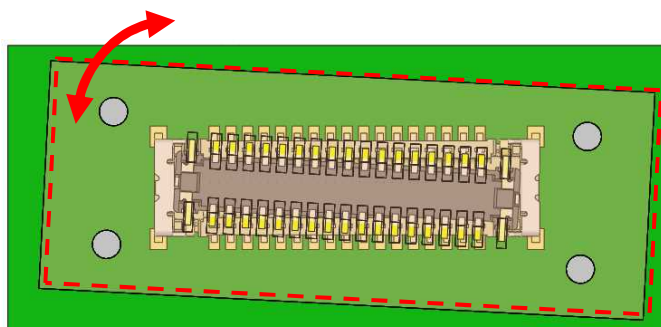
①To prevent the accidental removal or slant mating, spacers are recommended to fix the space in between the two printed circuit board. There spacers will also help to prevent the damage to the connectors and to the soldered area which might have been caused by the too large printed circuit board or unbalanced shape printed circuit board.



②基板をネジ止めにより固定する場合は、コネクタを回転させないようにご注意ください。
回転させた状態で固定された場合、コネクタを損傷させる可能性があります。

②Do not turn around the connector on the printed circuit board in case of using a screw.
If the printed circuit boards were fixed in a wrong position, the connectors may get damaged.

コネクタの回転 / Rotated connector



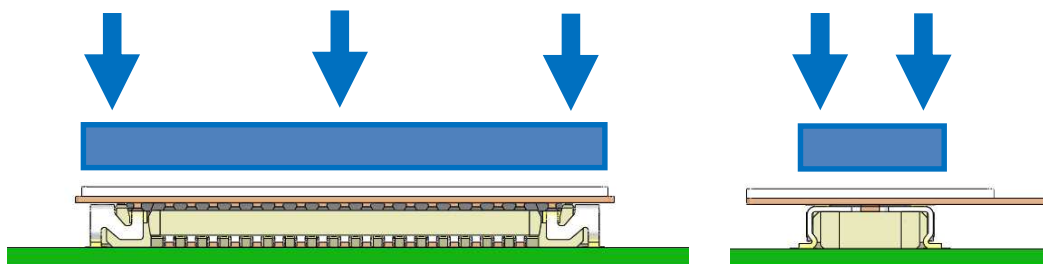
3-3. コネクタ抜け止め荷重/Press load

嵌合状態のコネクタ抜け止め荷重(筐体で押さえる荷重)につきましては下記条件でコネクタ上面全体を押さえるようにしてください。

(抜け止め荷重：芯数×1.0N 以下)

To prevent the coming off of the mated connectors (the load which a connector can apply), press the entire upper surface of the connector with the load calculated in below formula.

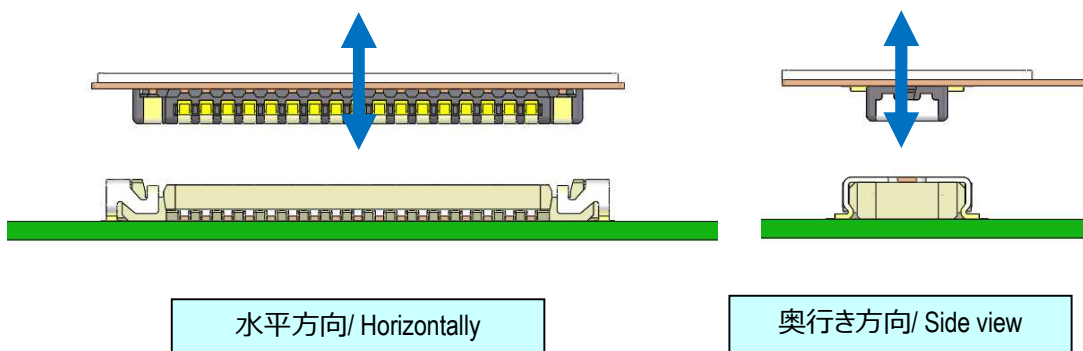
(Maximum Press load : number of pin×1.0N or under)



4.挿抜方法/ Mating and Unmating

4-1. 挿抜はコネクタに対して水平に行い、コネクタ破損の要因となりますので、過度なこじり及び回転を加えた挿抜は行わないでください。

Always mate and unmate the connectors horizontally. An excessive twisting or slanting when mating and unmating will damage the connectors.

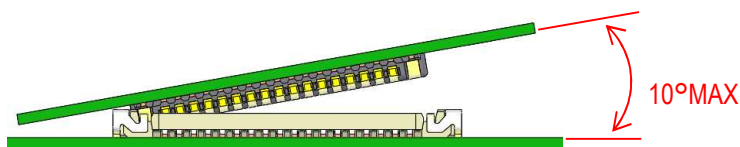


4-2. 注意事項/ Cautions

[注意 1 / Caution 1]

挿入時の水平方向のこじり角度は、10°以下でお願い致します。
10°以上での挿入は、コネクタ変形の原因となります。

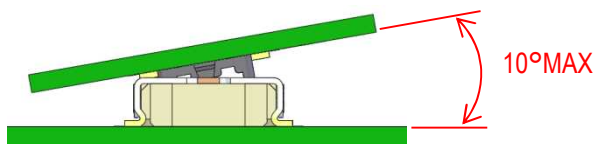
Insertion angle shall not be slanted more than 10 degrees.
Slanted degree over 10 degrees may cause the deformation of the connector.



[注意 2 / Caution 2]

挿入開始時の奥行き方向のこじり角度は、10°以下でお願いします。
10°以上での挿入は、コネクタ変形の原因となります。

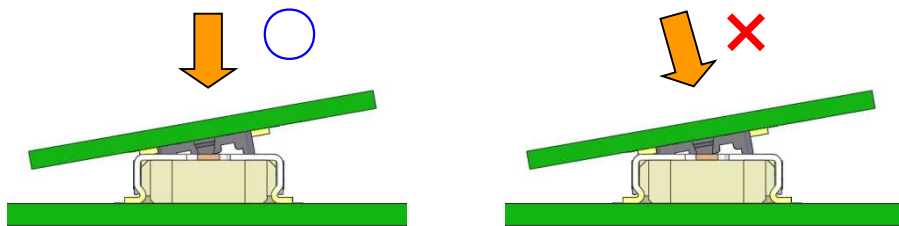
At starting the insertion, please keep the slant 10 ° or less in direction of depth.
By inserting with the slant more than 10°, deformation of the connector will occur.



[注意 3 / Caution 3]

斜めに挿入された場合でも、上面より真直ぐに押せば、コネクタのガイド機能により姿勢が安定致します。
斜め方向からの無理な挿入は行わないで下さい。

Pressing straight from upper side, the posture becomes stable by guide function of connector.
Do not insert forcibly from oblique direction.



[注意 4 / Caution 4]

回転を加えた状態での挿抜は行わないでください。

Do not mate or unmate when the connector is turned around.

